证券代码：603267　证券简称：鸿远电子　公告编号：临2025-002

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思北京”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”）

● 本次担保金额：本次为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯提供的最高担保合同金额分别为人民币1,000万元、3,000万元、2,000万元、1,000万元；截至目前，公司为其提供的担保合同金额为人民币43,600万元，已实际为其提供的担保余额为人民币11,491.80万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人创思北京、鸿远泽通、鸿立芯为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额分别为人民币1,000万元、2,000万元、1,000万元；为创思北京、鸿远泽通、鸿立芯向中国光大银行股份有限公司北京安定门支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额分别为人民币1,000万元。公司为上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年3月25日公司召开第三届董事会第十三次会议，2024年4月16日公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。2024年度公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创思（上海）电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、鸿立芯及成都鸿启兴电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币8.70亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-013）。

本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1.北京元陆鸿远电子技术有限公司

统一社会信用代码：911101156996447300

成立时间：2009年12月18日

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

法定代表人：王新

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有100%股权。

元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	18,546.01	19,888.45
负债总额	10,481.88	11,484.34
净资产	8,064.13	8,404.11
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年（经审计）
营业收入	14,585.68	18,945.12
净利润	-343.40	168.82

2.创思（北京）电子技术有限公司

统一社会信用代码：911101063483939766

成立时间：2015年7月1日

注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人：王淑娟

注册资本：6,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有100%股权。

创思北京最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	40,919.91	39,528.53
负债总额	29,033.11	28,418.99
净资产	11,886.81	11,109.55
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年（经审计）
营业收入	33,719.70	52,211.92
净利润	777.49	-1,466.01

3.北京鸿远泽通电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X

成立时间：2020年7月8日

注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室

法定代表人：王淑娟

注册资本：2,000万元

经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有100%股权。

鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	6,006.17	7,025.21
负债总额	4,575.74	5,641.85
净资产	1,430.43	1,383.36
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年（经审计）
营业收入	6,320.21	7,832.34
净利润	47.63	83.05

4.公司名称：成都鸿立芯半导体有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CM3RE3K

成立时间：2017年3月22日

注册地址：成都高新区天虹路3号B幢3层

法定代表人：罗闯

注册资本：2,000万元

经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有鸿立芯100%股权。

（二）被担保人与公司的关系

上述被担保方均为公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）招商银行股份有限公司北京分行

1.债权人：招商银行股份有限公司北京分行

2.债务人：元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通

3.担保金额：元陆鸿远为人民币1,000万元；创思北京为人民币2,000万元；鸿远泽通为人民币1,000万元。

4.担保方式：连带保证责任

5.担保范围：根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6.担保期限：自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）中国光大银行股份有限公司北京安定门支行

1、授信人：中国光大银行股份有限公司北京安定门支行

2、受信人：创思北京、鸿远泽通、鸿立芯

3、担保金额：创思北京为人民币1,000万元；鸿远泽通为人民币1,000万元；鸿立芯为人民币1,000万元。

4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

6、担保期限：综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

公司于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币54,100.00万元，均为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司2023年度经审计净资产的12.95%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币14,702.39万元，占公司2023年度经审计净资产的3.52%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：603267　证券简称：鸿远电子　公告编号：临2025-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于投资新建项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远电子”）于2022年5月13日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（暂定名）的议案》，同意公司购买土地使用权拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（已完成北京市丰台区发改委备案，项目名称为中关村丰台园东区三期1516-53C地块项目），投资总额预计人民币30,000万元（含购置土地款、建设、设备投资等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。

2022年9月30日，公司与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：京规自丰出（合）字【2022】第0009号，合同项下出让宗地编号为110106010004GB02134，宗地出让面积为6289.41平方米。出让宗地地上规划建筑面积为15095平方米。上述各项的准确面积以该项目工程竣工后经有资质的测绘单位的测量结果为准，并按实际测绘面积调整合同地价款。合同项下的出让宗地坐落于北京市丰台区中关村科技园区丰台园东区三期1516-53C地块，宗地的国有建设用地使用权出让价款（含政府土地收益、实际承担土地成本）为人民币大写壹亿零贰佰捌拾捌万玖仟贰佰零壹元（小写102889201元），其中政府土地收益为人民币大写玖佰叁拾捌万玖仟零玖拾元（小写9389090元），实际承担土地成本为人民币大写玖仟叁佰伍拾万零壹佰壹拾壹元（小写93500111元），已完成缴纳。并于2023年1月12日取得北京市规划和自然资源委员会颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

具体内容请详见公司于2022年5月14日、2022年10月11日、2023年1月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《鸿远电子关于拟投资新建项目的公告》（公告编号：临2022-034）、《鸿远电子关于投资新建项目进展的公告》（临2022-071、临2023-001）。

二、投资进展情况

近日，公司与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签署了《补充协议》，内容如下：

出让人：北京市规划和自然资源委员会丰台分局

受让人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

双方经协商，共同对位于丰台区中关村科技园区丰台园东区三期1516-53C地块的《国有建设用地使用权出让合同》（京规自丰出（合）字【2022】第0009号）内容作如下变更：

（一）将出让合同约定的出让宗地规划总建筑面积变更为23065.64平方米，其中，地上规划建筑面积为15094.59平方米；地下规划建筑面积为7971.05平方米（其中地下车库3502.36平方米、地下仓储29.89平方米、人防工程（平时汽车库）1804.86平方米、非机动车库232.98平方米、设备用房2400.96平方米）。

（二）将出让合同所约定的出让宗地范围内规划建筑使用性质变更为：研发办公、地下车库、地下仓储。

（三）新增楼面政府土地收益地价水平：地下车库85元/平方米、地下仓储141元/平方米。

（四）将出让合同所约定的国有建设用地使用权出让年限变更为研发办公二十年、地下车库二十年、地下仓储二十年。

（五）将出让合同所约定的出让价款（政府土地收益）变更为“玖佰陆拾玖万壹仟零伍元（小写9691005元）人民币”，新增出让价款（政府土地收益）“叁拾万壹仟玖佰壹拾伍元（小写301915元）人民币”由受让人自本补充协议签订之日起六十日内付清，逾期支付金额按每日千分之一的标准缴纳违约金。

（六）受让人应在本协议规定的付款期限内，向税务部门申报并缴纳出让价款。

（七）本协议作为对出让合同的补充，与出让合同具有同等法律效力。

（八）本协议一式肆份，出让人与受让人各执贰份，具有同等法律效力。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688217　证券简称：睿昂基因　公告编号：2025-017

上海睿昂基因科技股份有限公司2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	241,866,039.85	258,211,314.47	-6.33
营业利润	-28,535,339.44	-6,488,078.62	不适用
利润总额	-28,580,523.31	-9,400,745.72	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-14,463,634.83	7,930,692.32	-282.38
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-17,966,310.58	3,695,202.93	-586.21
基本每股收益（元）	-0.26	0.14	-285.71
加权平均净资产收益率	-1.56%	0.84%	减少2.40个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	997,109,627.99	1,044,159,929.12	-4.51
归属于母公司的所有者权益	910,556,961.38	945,776,279.95	-3.72
股本	55,855,896.00	55,855,896.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	16.30	16.93	-3.72

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

3.上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，如有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期内，公司实现营业总收入24,186.60万元，与去年同期相比下降6.33%；实现营业利润-2,853.53万元，与去年同期相比下降339.81%；实现利润总额-2,858.05万元，与去年同期相比下降204.02%；实现归属于母公司所有者的净利润为-1,446.36万元，与去年同期相比下降282.38%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,796.63万元，与去年同期相比下降586.21%；实现基本每股收益-0.26元，与去年同期相比下降285.71%。截至报告期末，公司总资产为99,710.96万元，与本报告期期初相比下降4.51%；归属于母公司的所有者权益为91,055.70万元，与本报告期期初相比下降3.72%。

2.报告期内，公司受医疗行业不景气及高管事件的影响，导致收入未达预期，营业总收入同比有所下降。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内，公司营业利润与去年同期相比同比下降339.81%，利润总额与去年同期相比同比下降204.02%，归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比同比下降282.38%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比同比下降586.21%，基本每股收益与去年同期相比同比下降285.71%。

上述指标变动主要原因系：

1.报告期内，公司受医疗行业不景气及高管事件的影响，导致收入未达预期，营业总收入同比有所下降；

2.报告期内，公司汇丰西路新厂房及公租房于2023年3月、9月投入使用，导致折旧摊销费用较上年度增加104.19万元；本期因公司高管事件产生法律咨询费用共计450.68万元，而上年度同期无类似费用；

3.报告期内，受医疗行业不景气影响，下游客户回款变慢，本期公司根据坏账政策对应收账款计提信用减值损失931.74万元，较上年度增加380.10万元；

4.报告期内，上海睿昂基因科技股份有限公司子公司思泰得生物及武汉百泰受到医疗行业以及公司战略调整的影响，导致营业收入不及预期，本期计提商誉减值1,430.41万元，较上年度增加681.01万元。

上述2、3、4项导致报告期内归属于母公司所有者的净利润减少1,315.21万元，占归属于母公司所有者的净利润减少比重的58.73%。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688386　证券简称：泛亚微透　公告编号：2025-001

江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	514,775,993.36	410,548,188.44	25.39
营业利润	128,717,597.58	104,159,199.28	23.58
利润总额	128,497,899.17	104,051,518.10	23.49
归属于上市公司股东的净利润	102,051,661.32	86,536,214.87	17.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,849,870.90	73,033,383.16	27.13
基本每股收益（元）	1.46	1.24	17.74
加权平均净资产收益率	14.28	13.51	0.77
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,092,061,204.02	953,004,439.07	14.59
归属于上市公司股东的所有者权益	728,593,807.58	684,078,788.65	6.51
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	10.41	9.77	6.55

注：

1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

3.以上数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，如有尾差，系四舍五入所致。二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司持续贯彻“市场利基、产品多元”的战略，围绕ePTFE膜、气凝胶等微纳孔材料持续加大产品研发投入，充分发挥公司在材料复合方面的技术优势，在行业降本需求迫切的大环境下，持续扩大进口替代的份额，为客户提供优质的产品及服务。公司核心技术产品ePTFE微透产品、CMD及气体管理产品、气凝胶等产品在报告期内均保持稳定增长。公司2024年度实现营业收入51,477.60万元，同比增长25.39%；实现利润总额12,849.80万元，同比增长23.49%；实现归属于母公司所有者的净利润10,205.17万元，同比增长17.93%。

报告期末，公司总资产109,206.12万元，较期初增长14.59%；归属于母公司的所有者权益72,859.38万元，较期初增长6.51%。

（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2025-010

九州通医药集团股份有限公司关于医药仓储物流基础设施公募REITs上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 汇添富九州通医药REIT自2025年2月27日起在上海证券交易所上市，交易代码为“508084”，基金场内简称为“九州通R”。

汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称“汇添富九州通医药REIT”）已于2025年2月12日完成发售（详见公司于2025年2月13日披露的《九州通关于医药仓储物流基础设施公募REITs发行情况的公告》），最终募集基金份额4亿份，发售价格为2.895元/份，基金募集资金总额为人民币11.58亿元。

2025年2月27日，汇添富九州通医药REIT开始在上海证券交易所上市交易，交易代码为“508084”，基金场内简称为“九州通R”，扩位简称为“汇添富九州通医药REIT”；基金上市首日涨跌幅限制比例为30%，非上市首日涨跌幅限制比例为10%。

本次医药仓储物流基础设施公募REITs的发行上市将助力九州通医药集团股份有限公司（简称“九州通”或“公司”）盘活医药仓储物流资产及配套设施，回笼权益性资金，促进公司主营业务的快速发展；同时，可显现公司持有优质医药仓储物流资产的公允价值，进而提升公司的市场价值，实现九州通和公募REITs“双上市”平台的协同共赢。此外，公募REITs的发行将对公司财务指标产生积极影响，预计将增加公司2025年度净利润不超过7亿元（最终以会计师事务所年度审计后的结果为准）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2025年2月27日

证券代码：688776　证券简称：国光电气　公告编号：2025—008

成都国光电气股份有限公司2024年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	54,291.39	74,544.89	-27.17
营业利润	5,149.30	9,691.71	-46.87
利润总额	5,117.18	10,114.67	-49.41
归属于母公司所有者的净利润	4,813.80	9,035.50	-46.72
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,289.73	8,283.53	-48.21
基本每股收益（元）	0.44	0.83	-46.99
加权平均净资产收益率	2.60%	5.05%	减少2.45个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	246,395.80	236,439.88	4.21
归属于母公司的所有者权益	187,464.86	183,692.67	2.05
股本（万股）	10,838.34	10,838.34	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	17.30	16.95	2.06

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上数据及指标以编制的合并报表数据填制，但未经最终审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

3.以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内，公司实现营业总收入54,291.39万元，同比下降27.17%。实现归属于母公司所有者的净利润4,813.80万元，同比下降46.72%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,289.73万元，同比下降48.21%；基本每股收益为0.44元，同比下降46.99%；报告期末总资产246,395.80万元，较年初增长4.21%；报告期末归属于母公司的所有者权益为187,464.86万元，较年初增长2.05%。

报告期内，公司军工板块在行业宏观环境影响下，收入略有下降。但公司利用行业新技术提升了微波器件产品的可靠性和技术先进性，并紧跟商业航天领域的良好发展态势，积极推进核心产品在商业航天中的应用，保持公司在行业中的优势地位。同时根据国内外形势，公司加大在弹载领域的技术跟进，多个项目稳步推进。

公司核工业板块，因受国际ITER总部对技术要求更改的影响，多个项目合同签订延迟。同时国家磁约束可控核聚变项目在工程建设的推进过程中，由于前期试验论证的节点延期，造成订单延迟下发，故本报告期核工业板块下降幅度较大。在此背景下，公司致力于紧跟国际ITER新的技术要求，加快技术验证工作，同时聚焦国内可控核聚变总体单位，根据试验推进进度，同步工程化的准备工作。

（二）主要指标变动原因分析

报告期内，公司营业利润同比下降46.87%，公司利润总额同比下降49.41%，归属于母公司所有者的净利润同比下降46.72%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降48.21%，基本每股收益同比下降46.99%。

上述指标变动主要系核工业设备及部件收入下降及本期股权激励成本增加所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。本公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司

董事会

2025年2月28日

证券代码：688327　证券简称：云从科技　公告编号：2025-013

云从科技集团股份有限公司2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	398,250,065.27	628,122,118.15	-36.60
营业利润	-649,165,861.88	-654,964,474.20	不适用
利润总额	-645,035,739.09	-654,690,410.25	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-637,331,050.14	-643,457,156.38	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-663,187,876.21	-688,879,824.41	不适用
基本每股收益（元）	-0.61	-0.62	不适用
加权平均净资产收益率	-46.01	-35.04	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,048,399,499.65	2,748,521,233.94	-25.71
归属于母公司的所有者权益	1,176,276,665.33	1,622,776,936.30	-27.51
股本	1,036,938,787.00	1,036,938,787.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	1.13	1.56	-27.56

注1：本报告期初数同法定披露的上年年末数。

注2：上述主要数据按四舍五入原则保留至小数点后两位数，数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，全球生成式AI技术呈现迅猛发展态势，客户对技术的预期持续变动。公司基于提供优质生产力产品、达成可持续稳定发展的战略导向，积极推进产品与客户结构的优化调整。从长远视角而言，这些转型举措有助于公司构建更为稳固的收入来源，强化市场竞争力。然而，短期内公司业务遭受显著冲击，新签订单拓展遇阻，新签订单规模同比减少，直接致使公司收入规模下滑。

同时，出于战略考量，为强化部分项目的示范效应，公司主动对相关项目实行了阶段性毛利率让渡，从而拖累整体毛利率水平同比下降，毛利额亦同比出现下降。

此外，随着公司业务的不断拓展，对高性能计算设备的需求也在持续攀升，为构建AI算力的先发优势，2023年下半年公司购置了大量算力服务器，由此产生的折旧费用同比增长。尽管这些设备夯实了公司的技术基础，为未来发展奠定了硬件基础，但短期内，折旧费用的增长加重了公司的财务负担。

另外，得益于公司近年来推行的精细化管理策略逐渐显效，费用控制成效显著，期间费用同比有所下降，资源投入效率进一步提升。

综上所述，报告期内由于产品与客户结构优化引发的短期营业收入下降，以及期间费用下降因素的共同作用，公司亏损规模与上期基本持平。展望未来，公司将在持续推进战略转型的同时，密切关注费用控制与业务拓展，努力改善公司的经营状况。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内，公司营业总收入同比减少36.60%，主要系公司主动推进产品组合与客户结构的战略性调整，通过收缩低附加值业务单元、聚焦优质客户群体，实现了业务质量的结构性优化，但却不可避免导致了新签订单规模的阶段性收缩所致。

三、风险提示

（一）公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。

（二）本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司《2024年年度报告》为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月28日

证券代码：688380　证券简称：中微半导　公告编号：2025-003

中微半导体（深圳）股份有限公司2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币 元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅（%）
营业总收入	911,350,236.52	713,569,748.57	27.72
营业利润	137,478,426.77	-33,230,882.09	不适用
利润总额	137,225,329.82	-33,537,870.89	不适用
归属于母公司所有者的净利润	135,244,624.52	-21,948,515.62	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	89,672,742.36	-71,352,340.06	不适用
基本每股收益（元）	0.34	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率（%）	4.56	-0.71	增加5.27个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅（%）
总资产	3,308,423,372.52	3,151,080,027.72	4.99
归属于母公司的所有者权益	2,991,926,553.08	2,971,638,437.37	0.68
股本（股）	400,365,000.00	400,365,000.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	7.47	7.42	0.67

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.本报告期（末）财务数据及指标均为未经审计的合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

本报告期，公司实现营业总收入91,135.02万元，同比增长27.72%；实现归属于母公司所有者的净利润13,524.46万元，扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,967.27万元，扭亏为盈。

报告期末，公司总资产330,842.34万元，同比增长4.99%；归属于母公司的所有者权益299,192.66万元，同比增长0.68%。

报告期内，公司营收大幅增长、利润扭亏为盈的主要因素：一是公司下游客户所处领域的需求回暖带动对集成电路需求的增加，新经济、新业态的出现扩大了公司产品的应用领域，致使公司芯片年出货量持续增长、累创新高，推动营业收入大幅增长；二是公司持续高强度投入研发，新产品推出不断丰富了产品系列，满足更多应用场景，比如车规级产品持续增多，得到多家行业知名客户的采用，出货量增长迅速；同时加速已有产品更新迭代，通过资源精准定义、整合外围电子元器件、提高集成度、优化设计提高性能等提高可售产品的综合竞争力，公司产品的品牌影响力、市占率持续提升；三是公司有效加强了无刷电机控制及驱动芯片的方案开发和服务能力，提高客户满意程度，新客户、新项目持续增加，在人工智能服务器、机器人方面的应用实现突破，无刷电机控制及驱动芯片收入同比接近翻番；四是公司坚持以客户为中心，推行积极的销售策略，高成本库存产品有效消化，新入库产品摊薄在售产品成本，产品毛利率成功回升，公司毛利大幅增加。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，公司利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等变动幅度较大，主要系营业收入规模大幅增长，盈利能力得到有效改善所致。

三、风险提示

本公告所载公司2024年度主要财务数据和指标为初步核算数据，已与会计师事务所进行初步沟通，但未经会计师事务所最终审定，可能与公司2024年年度报告中披露的数字存在差异，具体数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码：688603　证券简称：天承科技　公告编号：2025-008

广东天承科技股份有限公司2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	38,067.10	33,892.89	12.32
营业利润	8,935.08	6,786.93	31.65
利润总额	8,925.35	6,760.08	32.03
归属于母公司所有者的净利润	7,684.07	5,857.23	31.19
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,427.21	5,489.04	17.